

Kurzverfahren

**DIN EN 60603-7-2
(VDE 0687-603-7-2)**

**Steckverbinder für elektronische Einrichtungen –
Teil 7-2: Bauartspezifikation für ungeschirmte freie und feste Steckverbinder,
8polig, für Datenübertragungen bis 100 MHz
(IEC 60603-7-2:2010); Deutsche Fassung EN 60603-7-2**

Ausgabe: 2010-09

Preisgruppe: 6 K

Einsprüche bis: 2010-10-31

Die vorgenannte Norm soll ohne vorherige Veröffentlichung eines Norm-Entwurfs herausgegeben werden; folgende Änderungen gegenüber DIN EN 60603-7-2 (VDE 0687-603-7-2):2010-06 sind beabsichtigt:

- a) Entfernen der Prüfverfahren und statt dessen Verweis auf IEC 60512-26-100 und IEC 60512-27-100;
- b) Ergänzung der Anforderungen für die Unsymmetriedämpfung am nahen und am fernen Ende;
- c) Ersatz der elektrischen, mechanischen, maßlichen und Umwelt-Prüfungen und Verweis auf IEC 60603-7.

Interessenten, die zu dem Manuskript von DIN EN 60603-7-2 (VDE 0687-603-7-2) bis zum 31. Oktober 2010 Stellung nehmen wollen, können dieses beim VDE VERLAG GMBH, Postfach 12 01 43, 10591 Berlin, beziehen.